

南京时钟IC回收

产品名称	南京时钟IC回收
公司名称	深圳市龙岗区鑫万疆再生资源商行
价格	.00/件
规格参数	封装:QFP,SOP,BGA 类别:电子料 类别:IC芯片
公司地址	深圳市福田区华强北电子市场
联系电话	19146466062 19146466062

产品详情

南京时钟IC回收,南京回收时钟IC

CMOS图像芯片收购,回收散料电容,回收废旧电子元件,二手内存条收购,CCD图像芯片收购,继电器收购,回收显卡芯片,内存FLASH收购

回收传感器IC、ADM3483ARZ、回收电子、AT24C128、回收模块、回收IG管、回收三极管、充电IC回收、CSR8670C-ICXT-R、芯片IC回收、PMEG2020EJ、回收霍尔元件、BCM5396KFBG、W25Q128FWSIG、XC3S200-4PQG208C、M3904DW1T1G、回收电子元器件、TPS56528DDAR、TPD4E1U06DCKR、回收IC、ISP1520BD、S3C2410AL-20、回收芯片、ADM1026JSTZ、LM2776DBVR、TCD1254GFG、FDG6301N、AM26LV32EIDR、回收蓝牙IC、回收传感器IC、AP6330、ST3232R、收购模拟IC、HCPL-0611-500E、电源IC回收、单片机回收、TMS320C6678ACYPA、BAT54WS、AD8132ARMZ、STP20NM50、XC5VLX110-1FFG676C、电源IC回收、TPS2062DR、EPM570F100C5N、LTM4644EY#PBF、MSP430F5418AIPNR、回收家电IC、IC回收、MP2359DJ-LF-Z、电源IC回收、DS1338Z-33、回收电子、AK4117V、STK16C88-WF45I、回收光耦

CY7C1512KV18、手机IC回收

SMUN5133T1G、LM317AHV、SN74LVC1G125DCKT、LM2594HVMX-12、AM1025A、ZSC31050FIG1-R、SN74A573ADW、LMZ12008TZ、MAX2655、AT49F1025-70JC、DO3316P-472MLD、C1608NP01H150J080AA、MC9S12HZ64VAL、PIC16LF1824、MT29F64G08AFAAAWP-ITZ、ECG006B-G、TZB4P400BA10R00、G6CU-1117P-FD-US?、MCR03EZPJ153、TPS76912、FES16JT、LTC6268IS8-10、TPS77533DR、SC6531E、EP3C25F256C8N、DS1842、LTC2908IDDB-B1、ME6209A33M3G、NCV8450、CAT24C256WI-GT3、AD7476ARTZ-REEL7、BK250-080、STR751FR0、IRF7342QTRPBF、UAC3556B、IRM-15-12、STM32F427、LIS2HH12、LM79L12ACMX、H1601CE、W25Q、MT46V32M16FN-6、MAAL-011111、CAT24C21、ACPL-C

87AT、TMS570LS0432、TLV2774A、LM5100MX、LPC1788FBD144、IT6610FN、HFBR-24E6Z、TLV2244I
DR、HCPL-2611、ML3372-5P、LV8729V-、LMV862MM、MAX4041、LSP5526-S8A、BCX51、RGF1D-E3/
67A、SGM4553YN8G、STM32L151C6-A、BCM7358APKFEBB3、NRF24Z1、LM8262MM、MP1482DN-LF-
Z、TPS22921EVM、DF2S6.8FS、NCV78723MW0R2G、MMBF5462、TPA0312、LM138K-MIL、ACPM-735
3、FA-238、DEBB33F331KC3B、SMBJ15A-13-F、STD11NM65N、ISL1591IRTZ、ADUM1510BRWZ、SI866
2BC-B-IS1、MAX8729、AR7410-AC3B、[HTTPS://ITEM.TAOBAO.COM/ITEM.HTM](https://item.taobao.com/item.htm)、MAX44284FAUT+T
、TOP223、STWLC33JR、AD9480、RC0402FR-07100RL、ADV7526BCBZ、CY7C1347S-133AXC、TL3302B
F180QG、2MBI600VN-170P-50、W3100A-LF、HA12240FP、B99RWT1G、RTL8305SC-LF、TLV803ZDBZR
、TL1963A-25DCY、TLV5606ID、0451003.MRL、MCP6044-I/SL、MAX7705、MAX8742、M5M51008CFP-
70H、LMV321SQ3T2G、MT41K256M16HA-125 AAT:E、K6F1616U6C-XF70、MAX1930ESA、CEUST1A102
M1012A、TMP103FYFFR、UC3710T、R5F21358CNFP、DG451EQ-T1-E3、1N5231B、TDA2003H、FGDS-2
A-50V、TPS62740DSSR、MAX9321B、ADR440、MAX4528、24FC256-I/SN、STPS1L30U、IRF7805TR、EP
2AGX260FF35C6N、MAX14502、RP104Q151C-TR-F、SA16CA、ADM3222ARWZ-REEL、AD891、MAX19
26ETC、MAX199、APXG160ARA221MF80、SMAZ24-13-F、M88DC2800、UCC27710、ICM-42605、AD86
38AR、3224W-1-103、STM32F042F6P6TR、HVG1P-403MC、88SM9705A0-NNR2C000、SN74AUC2G34DB
VR、MDM6270、CL10C101JB8NNNC、TPS84620RUQR、W79E8213R、ISO7720DR、ISO166、SMF12A、
TPS76350DBVR、ADUM1400CRWZ-RL、MP3302DD-LF-Z、PDS560Q-13、AD7794、TLV2785A、MAX263
0、TLC2652CN、TC7W04F、BZV55C5V6、ADTL2-18+、DFE252012P-1R0M、AD596、TLZ5V1C、SVG17
0Q、AO4425

下面将分别说明串口、USB和LAN口的调试指令。串口：您可自行安装一个串口调试工具来调试，使用前需注意选择正确的com口以及波特率，每条指令结束需要加换行符。发送字符串指令时需要是英文字符，需要注意的是需要先发送远程控制指令让设备进入远程操作状态，之后才能发送其它指令控制设备。发送十六进制指令时在设定电压时需要将十进制乘以1000再转换为十六进制，电流需要乘以10000再转换为十六进制。CSP(ChipScalePACkage)：芯片级封装，该方式相比BGA同等空间下可以将存储容量提升三倍，是由日本三菱公司提出来的。DIP(DualIn-linePACkage)：双列直插式封装，插装型封装之一，指采用双列直插形式封装的集成电路芯片，体积比较大。MCM(MultiChipModel)：多芯片模块封装，可根据基板材料分为MCM-L，MCM-C和MCM-D三大类。QFP(QuadFlatPackage)：四侧引脚扁平封装，表面贴装型封装之一，引脚通常在100以上，适合高频应用，基材方面有陶瓷、金属和塑料三种。

[南京音频IC回收](#)